### PRODUCTION OF HEAT-RESISTANT CROSSLINKED EPOXY RESIN

Publication number: JP1313518 (A)

Publication date: 1989-12-19

Inventor(s):

KURISUCHIYAN HERUTSUIHI: BERUNBUARUTO DOIPUTSUAA; YOOZEFU ESUTERUBAUAA

Applicant(s):

WACKER CHEMIE GMBH

Classification:

- international:

C08G59/40; C08G59/50; C08G77/38; C08L83/08; C08G59/00; C08G77/00; C08L83/00; (IPC1-7): C08G59/50; C08G77/38

C08G59/40B6; C08G59/50H; C08L83/08

Application number: JP19890101850 19890424 Priority number(s): DE19883813719 19880422

Abstract not available for JP 1313518 (A) Abstract of corresponding document: EP 0338550 (A2) Heat-resistant, crosslinked epoxy resins are obtained by crosslinking an epoxy resin essentially by means of a silicon compound containing basic nitrogen which is bonded to silicon via carbon and to which at least one hydrogen atom is directly bonded, and subsequently conditioning the crosslinked epoxy resin.

Also published as:

🔁 EP0338550 (A2) PO338550 (A3)

🔁 DE3813719 (A1)

🔁 AU612477 (B2)

AU3326189 (A)

more >>

tutermitimicentality (exity feringen imignatoristimiten

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-313518

②特 願 平1-101850

②出 願 平1(1989)4月24日

優先権主張 21988年4月22日30西ドイツ(DE)30P3813719.4

⑫発 明 者 クリスチヤン・ヘルツ ドイツ連邦共和国ターヒング・シユレツケンパウエル 1

イヒ

⑩発 明 者 ベルンヴァルト・ドイ ドイツ連邦共和国ブルクハウゼン・フイルヒョヴシュトラ

プツアー ーセ 14

の出 願 人 ワッカーーケミー・ゲ ドイツ連邦共和国ミュンヘン22・プリンツレーゲンテンス

ゼルシャフト・ミツ トラーセ 22

ト・ベシユレンクテ ル・ハフツング

**@代理人 弁理士 矢野 敏雄 外1名** 

最終頁に続く

明 細 書

1 発明の名称

耐熱性架橋エポキシ樹脂の製造方法

- 2 特許請求の範囲
  - 1. エポキン樹脂を、主に、炭素を介してケイ 素と結合し、少なくとも1個の水気原子と直 接結合している塩基性窒素を有するケイ素化 合物を用いて架橋させ、引き続き架橋したエ ポキン樹脂を熱処理することを特徴とする耐 熱性架橋エポキン樹脂の製造方法。
  - 150℃~250℃で、少なくとも2時間
     にわたり熱処理を行う請求項1記載の方法。
  - 3. 架橋すべきエポキシ肉脂の少なくとも一部が、2,2-ピスー(4-ヒドロキシフエニル)-プロパンとエピクロロヒドリンとからの少なくとも1種の反応生成物からなる請求項1または2記載の方法。
  - 4. 炭素を介してケイ業と結合している塩基性 窒素を有するケイ素化合物が一般式:

 $Y_a R_b \text{B1(OR}^1)_c O_{\underline{4-a-b-c}}$ 

3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は耐熱性架橋エポキシ樹脂の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

室温で、炭器を介してケイ器と結合し、少な

くとも1個の水器原子と直接結合している塩基性窒素を有するケイ案化合物を用いてまる。これについてはたとえば米国特許第4413104号明細掛(発行日:1983年11月1日、ドイプッアー(Deubser)かよび協力者、Wacker-Chemie GmbH)、例1、第2段、を参照。西ドイツ国特許出融公告第1 125 171号明細砂(公告日:1962年、3月8日、グリープシュ(B.Griebsch)かよび協力者、Bchering AG)には、エボキシ樹脂用砂化剤として SiOO 結合し、少なくとも1個の水素原子と自物が記 はこれてかり、この際例2により、加熱することによって硬化を行つている。

#### [ 発明が解決しようとする課題]

本発明の課題は、耐熱性である、つまり表面
使度かよび機械的形状安定性が、加熱した際に
もほとんど不変に維持されるような架橋エポキ
シ歯脂を提供することであつた。

に好ましい。本発明による方法の際に有利に使用されるエポキン樹脂の他の例は、トリグリンシルイソンアヌレートならびにピス・(4・ヒドロキシフエニル)・メタン(ピスフエノール アンとエピクロロヒドリンとの反応生成物なら びにフェノールノポランクなよびクレザールノ ポラックである。

エポキシ樹脂は有機ケイ架化合物、たとえば式:

で示されるシランまたはヒドロキシ話および/ またはアルコキシ語含有オルガノポリシロキサ ンと反応させることにより変性されていてもよ

炭累を介してケイ素と結合し、少なくとも1個の水深源子と直接結合している塩基性窒素を有するケイ案化台物は有利には式:

[課題を解決するための手段]

この課題は、本発明により、主に、炭素を介してケイ案と結合する、少なくとも1個の水素原子と直接結合している塩基性窒素を用いてエポキン樹脂を架橋させ、引き続き架橋したエポキン樹脂を熱処理することにより解決された。

本発明による方法で使用するエポキシ樹脂は、 今までに架橋エポキシ樹脂の製造のために使用 された任意のエポキシ樹脂であつてもよい。 こ の間のエポキシ樹脂は、たとえば。Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology。 、 第 3版、 9巻、 267~290頁から公知である。 従つてこれについては詳説するにはおよばない。 エポキシ樹脂成形材料が、エポキシ樹脂の少な くとも一部として、 2・2・ピス・(4・ヒド ロキシフエニル)・プロパン つまり式:

の化合物とからの反応生成物を含有するのが特

「式中Rは茲1個につき1~8個の炭素原子を有する、同じかまたは異なる1個の炭化水素塞を装わし、R<sup>1</sup> は茎1個につき1~4個の炭素原子を有する、同じかまたは異なるアルキルをを表わし、Yは、少なくとも1個の水素原じかなる。同じかなる生産を表わし、のののののののであり、なり、なり、これの、1、2または3、平均で0.0~2.0であり、これの、1、2または3、平均で0.0~2.0であり、これの、1、2または3、平均で0.0~2.0であり、これる単位からなるオルガノポリシロキサンである。

炭繁を介してケイ素と結合し、少なくとも1個の水器原子と直接結合している塩基性窒素を 有するケイ素化合物はたとえば式:

[式中 Y 、 R および R<sup>1</sup> はそれぞれ前記したものを表わし、 a は 0 、 1 または 2 である] で示される シラン、式:

有利には、前記反応生成物は、反応生成物 3000g、特に反応生成物1500gにつき、 少なくとも1個の水深原子と直接結合している 塩 落性 證 深と 炭 深を介して結合している 平均で 少なくとも1個のケイ 素 原子を含有している。

## R2NHR3-

【式中R²は水柴原子、または蒸1個につら1~8個の炭素原子を有する同じかまたは異なるアルギル基またはシクロアルギル基を裂わし、R³は無1値につき1個または3個または4個の炭炭原子を有する同じかまたは残なる直鎖または分板傾の、脂肪原多血結合を有していない炭化水器器、特に式:

-(OH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-

の遊を扱わす〕で示されるようなものである。
アルキル茲およびシクロアルキル選Rの領は、
完全にアルキル基ないしはシクロアルキル基R<sup>8</sup>
と一致する。

アミノアルキル器 R2 の例は式:

 $H_2N(CH_2)_3$ -

H2N(CH2)2NH(CH2)2-

H2N(CH2)2-

(H30)2NH(CH2)2-

H 2N (CH2) 4-

H (NHCH2CE2)3-

炭化水素基取の例はメチル基、エチル素、ロープロピル基、イソプロピル基をはひ2-エチルへキシル基、たらびにプチル基;炭素原子と水素原子とから構成され脂肪族多価組合を育成式を多位にメチルをはピニル基をはピシクロペンチルをがにメチルをない、シクロペンシーのではメチルを表にメケールをである。たと気はペンジル基である。

基1個につき1~4個の炭泵原子を有するアルキル基Rの前記の例は、基R<sup>1</sup>と完全に一致する。

好ましくは基とは、式:

C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>NH(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>NH(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-で示されるようなものである。

好きしくは、 a が平均で 0.0 5 ~ 0.4 であり、 b が平均で 0.5 ~ 1.5 であり、 c が平均で 0.1 ~ 1.0 である。

本発明により 茶橋すべき エポキシ 成形 材料は、 炭素を介してケイ素と結合し、少なくとも 1 個 の水素原子と直接結合している 塩基性 窓景を有 するケイ素化合物の 1 種またはこの種のケイ素 化合物の少なくとも 2 つの異なる額からの混合 物を含有していてもよい。

さらに、エポキシ茲 1 個につき 登累と直接結合した水素原子 0.8 ~ 1.5、 特に 1.0 ~ 1.3 が存在するのが有利である。

エポキシ樹脂および炭素を介してケイ素と結 合し、少なくとも1個の水素原子と直接結合し ている塩基性窒素を有するケイ素化合物に対し て付加的に、本発明により架橋可能なエポキシ 成形材料は常用の成分を含有していてもよい。 このような成分の例は市販のエポキシ歯脂用架 概 剤、 たとえばケイ 素原子不含のアミノ 化合物 **またはアミノアミド化合物、たとえばメラミン** 樹脂、溶剤、たとえばメチルエチルケトン、メ チルイソプチルケトン、エチレングリコールま たはキシロール異性体混合物またはこの種の少 なくとも 2 種類の溶剤からの混合物、硬化触媒、 たとえばテトラナチルチタネートまたはアルミ ニウムトリス - (アセチルアセトネート)、顔 料、たとえば二酸化チタン、硫展助剤および希 釈剤である。

本発明による方法において、架橋の前に、エ

200℃での熱処理の際にほとんど不変の装面 硬度を有すが、通常のアミノアミドで架橋させ、 引き続き熱処理したエポキン樹脂の表面硬度は 熱処理の際に明らかに放少する。

本発明の方法によつて製造した、耐熱性架構 エポキン樹脂は、熱処理の際にほとんど不変の 設面領度を有するばかりか、特に耐湿性である、 つまり通常のアミノアミドで架構させ、引き続 き熟処理したエポキシ樹脂と比較してわずかな 吸水性を示すにすきない。

本発明により製造した耐熱性架橋エポキシ個 脂は、電気工学においてモータおよび絶縁体用 の含役用樹脂として、ならびに著しく熱負荷の かかる圧搾ロールの被優剤としておよび往し込 み用樹脂としても使用される。

#### [ % 施例]

次の浜施例において、全てのパーセンテージ は他に記載されていない限り温量%を裂わす。 例 1

a) 市版のキシロール異性体混合物中の 2.4 %

無処理した架橋エポキシ樹脂は200℃までの温度での加熱の際、ないしは150℃~

 $[\mathrm{H}^{5}\mathrm{M}(\mathrm{CH}^{5})^{5}\mathrm{MH}(\mathrm{CH}^{5})^{2}]^{\mathrm{F}_{1}}\left(\mathrm{CH}^{2}\right)^{\mathrm{A}_{1}}\left(\mathrm{C}^{9}\mathrm{H}^{2}\right)^{\mathrm{A}_{1}}\mathrm{BT}(\mathrm{OCH}^{2})^{\mathrm{C}_{1}}\mathrm{O}^{\overline{4-\mathrm{F}_{1}^{2}-\mathrm{A}_{$ 

(式中 a' は平均で 0.2 であり、 b' は平均で 0.7 であり、 b' は平均で 0.4 であり、 c' は平均で 0.4 である ] で設される。

b) 当 登 2 0 0 を有する、 2 , 2 - ピス - ( 4 - ヒドロキシフェニル) - プロパンとエピクロロヒドリンとからなる市版の反応生成物 4 2 8 を、オルガノボリシロキサン 4 7 8 ( この製造は前記 a) に記数した)と混合した。混合物から飲料体を注し込み成形し、 1 2 0 ℃で 4 時間硬化させ、引き続き 2 0 0 ℃で 4 時間熱処理した。 熱処理後、契橋エボキン樹脂は次の値のショアーD 砂度( DIN 5 3 5 0 5 により測定)を示した:

ショアーD(25℃):84

ショア-D(200°C):52

熟処理前には、深橋エポキシ樹脂のショアー D 硬度は 2 0 0 ℃で、≪ 3 0 にすぎなかつた。 比較例 1

当最 1 9 0 を有する、 2 . 2 - ピス - ( 4 - ヒドロキシフェニル) - プロパンとエピクロロヒドリンとからなる市販の反応生成初 4 7.5 8 を、 N / H 当量 3 6 を有する 0 - ケイ酸テトラータ - アミノエチルエステル 0.9 8 ( この製造は冒頭に述べた西ドイツ国特許出駆公告

## 定):

軟化溫度

2 0 0 ℃ で 4 時間の無処理 : 1 0 5 ℃
2 0 0 ℃ で 8 時間の無処理 : 1 5 3 ℃
2 0 0 ℃ で 2 4 時間の熱処理 : < 1 8 5 ℃
例 3

a)例1のa K 記載した方法を繰り返すが、オルガノポリシロキサン 4 7 2 8 の代わりに、 81 結合したメトキシ 甚 1 4 %を有するオルガノ ポリシロキサン 4 9 5 8 (たたしたのオルガガ プロキサンにかいて、 810 結合した有機の がないない 3 6 : 1.0 であり、 没りの おかい は 7 4 %の ある 1 : 1 : 1 : 2 の まいが 1 : 2 の まいが 1 : 2 の まいが 1 : 3 ら

第11 25 171号明細沓に記載されている) と混合した。混合物から試料体を注し込み成形 し、これを 80℃で 5 時間硬化させ、引き続き 200℃でさらに 6 時間熱処理した。熱処理後、 この架構エポキシ樹脂は次のショアー D 便便の 値(DIN 53505により測定)を示した:

ショアーD(25℃):84 ショアーD(200℃):≪30 ショアーD 優度は200℃では著しく低下した。

*9* 2

当番 1 8 5 ~ 2 2 0 を有する、 2 , 2 - ビス
- (4 - ヒドロキシフエニル) - プロパンとエピクロロヒドリンとからなる反応生成物 7 3 8
( Epikote 2 1 5、 Fa.8chell ) をオルガノボリシロキサン 8 2 8 ( この設造は例 1 の a に記載した) と混合した。混合物を 1 2 0 ℃で 4 時間硬化させ、引き続き 2 0 0 ℃で終処理した。次に、無処理した架橋エボキシ樹脂について、軟化温度を測定した( DIN 5 3 4 6 0 により測

チル基である)と、 N - (2 - アミノエチル) - 3 - アミノプロピルトリメトキシシラン 180 gの代わりに N - (2 - アミノエチル) - 3 -アミノプロピルトリメトキシシラン 1 3 3 gと の混合物を使用した。

1 時間の蒸留の際に 2.0 % の揮発率を有する オルガノポリシロキサン 1 1 1 5 8 が、 1 5 0 ℃で 1 hPa ( 絶対 ) で得られた。 こうして得ら れたオルガノポリシロキサンは、 粘度 4.7 Pa.8 ( 2 5 ℃ )、 塩基度 1.0 9 mval / 8 を有し、 次の式:

[H<sup>3</sup>N(CH<sup>3</sup>)<sup>3</sup>NH(CH<sup>3</sup>)<sup>2</sup>]<sup>7</sup>, (CH<sup>2</sup>)<sup>A</sup>, (C<sup>6</sup>H<sup>8</sup>)<sup>A</sup>, 81(OCH<sup>2</sup>)<sup>A</sup>, O<sup>7-9</sup>, -A, -A, -C,

[式中 a' は平均で 0.0 6 であり、 b' は平均で 0.7 9 であり、 b' は平均で 0.5 5 であり、 c' は平均で 0.4 4 である〕で扱わされる。

b) 当量 1 8 5 ~ 2 2 0 を有する、 2 , 2 - ビス - (4 - ヒドロキシフエニル) - プロパンとエピクロロヒドリンとからなる反応生成物 2 0 g (Epikote 2 1 5 、 Fa. Shell ) をオルガノ

ポリッロキサン 6 1 8 ( c o 製造は前記 a) C 記載した)と混合した。 c o 混合物を 1 2 0  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

200℃で24時間熱処理した:88℃ 比較例2

当量185~200を有する、2.2-ピス
- (4-ヒドロキンフェニル)-プロパンとエピクロロヒドリンとからたる反応生成物57.0
g(Epikote 215、Fa.8chell)を市版のポリアミノアミン22.5g(Polyaminoamin V
114、Fa.8hell)と混合した。混合物を
120℃で4時間硬化させ、引き続き200℃で熱処理した。熱処理した架橋エポキン樹脂について、次の軟化温度を測定した、(DIN
53460により測定):

軟化温度

200℃で4時間熱処理 : 59℃

Fa. Shell ) を使用した。結果は扱にまとめた。 比較例 4

例 4 に記載したと同様の方法を繰り返えすが オルガノボリシロキサン 2 4 0 g ( この設造は 例 1 の a に記載した ) の代わりに市販のボリア ミノアミド 9 5 g ( Polyaminoamid V 1 4 0、 Fa.8he11 ) を使用した。結果は表にまとめた。

办

	1	5 0°C°C 1	000時間	200℃で1	0 0 0 時間
	の熱処理後			の熱処理後	
	ショアーD硬度			ショアーD砂度	
		25℃	150℃	2 5 °C	200°C
<b>6</b> 7]	4	76	6 0	7 7	7 1
比較例3		79	≪30	7 6	≪30
比电	文例 4	7 9	5 5	8 1	<b>≪</b> 30

市版のアミノアミドを用いて架橋させたエポキシ樹脂のショアーD硬度は150℃ないしは200℃の熱処理の後に著しく減少した。一方、本発明により使用するケイ業化台物を用いて架

200℃で8時間熱処理 : 63℃ 200℃で24時間熱処理: 69℃

例 4 に記載したと同様の方法を繰り返えすが オルガノシロキサン 2 4 0 g ( この製造は例 1 の b に記載した)の代わりに市販のポリアミノ アミド 2 7 0 g ( Polyaminoamid V 1 1 5、

稿させたエポキシ樹脂のショア — D 硬度はほとんど変化せず、その上200℃での熱処理後のものよりも高い、つまり増加している。

代理人 并理士 矢 野 敏



第1頁の続き

⑩発 明 者 ヨーゼフ・エステルバ ドイツ連邦共和国ホツホブルク・ウンターヴアイツベルク

ウアー

34